PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-121815

(43) Date of publication of application: 20.07.1983

(51)Int.CI.

H03H 3/04

H03H 9/17

(21)Application number : **57-004538**

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

14.01.1982

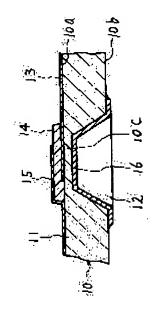
(72)Inventor: IEGI EIJI

(54) PIEZOELECTRIC RESONATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To adjust the frequency after the manufacture of a resonator is finished and to perform the frequency adjustment while meauring the resonance frequency actually.

CONSTITUTION: After a prescribed amount of boron is doped from one plane 10a of a silicon wafer 10, a recess 12 is formed from the other side with the anisotropic etching processing. An electrode 13 is formed by vapor-depositing Al on the side 10a of a silicon wafer 10 including a part 10c, and a piezoelectric thin film 14 such as ZnO is formed on the silicon wafer 10 including the electrode 13 with sputtering and an electrode 15 is formed by vapor-depositing Al in opposition to at least the electrode 13 on the film 14. In the recess 12, a metal such as Al, Ag, and Au or an insulator such as SiO2, Al2O3, ZnO, AlN, and TiO2 is adhered to form a frequency adjusting film 16.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(9 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—121815

⑤Int. Cl.³H 03 H 3/04 9/17

識別記号

庁内整理番号 7190-5 J 7190-5 J ❸公開 昭和58年(1983) 7月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9圧電共振子

@特

顧 昭57-4538

②出 願 昭57(1982)1月14日

@発 明 者 家木英治

長岡京市天神二丁目26番10号株

式会社村田製作所内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所

長岡京市天神2丁目26番10号

明細事の浄費(内容に変更なし). 明 細 書

1.発明の名称

圧電共振子

2.特許請求の範囲

遊板の一方面上に一対の電極を有する圧電性薄 夢を設け、遊板の値方面に圧電性薄膜と対向する 部分に凹部を設け、との凹部内に周放数調整用薄 夢を設けたととを特徴とする圧電共振子。

8.発明の詳細な説明

本発明はシリコンウェハーなどの基板上に圧電性薄額を形成するとともに圧電性薄額と対向するシリコンウェハーの他面に異方性エッテング処理で凹部を形成した、パルク被を利用した高層波用圧電共奨子に関する。

とのような圧電共振子は、「FUNDAMENTAL MODE VHF/UHF BULK ACOUSTIC WAVE RESONATORS AND FILTERS ON SILICON」 1980 ULTRASONIC SIMPOSIUM P.829~853 や「ZnO/S10。-DIAPHRAGM COMPOSITE RESONATOR ON A SILICON

WAPER」 BLECTRONICS LETTERS 9th July 1981 Vol.17 No.14 P.507~509 に紹示 されてかり、第1 図かよび第2 図に示す構造をと

第1 図の共振子は、シリコンウエハー1の一方 面1m上から所定の磔さだけポロン等をドーブし た(記号2で示す)のち、他方面1bを異方性ェ **ッチング処理にて凹部3を形成してシリコン**ウコ - 1 に厚みの薄い部分1cを構成し、シリコン ウェヘー1の一方面1 ▲ 上に部分1 c 上を含んで ▲ 4 などを蒸着して一方電極 4 を形成し、との電 種 4 を含むシリコンウエハー 1 上にスパッタリン グなどにより ZnO などの圧電性薄膜 5 を形成し。 さらに圧電性準膜 5 上に少なくとも一方電極 4 と 対向させて▲ℓなどを蒸漕して他方電価6を形成 したもので、電価4、6間に電気信号を加えて圧 電性薄膜5の圧電効果によりその薄膜5を振動さ せることにより、圧電性薄膜5とシリコンウェハ - 1 の部分1 c との複合体を提動させ、その複合 体の厚み振動を利用して100MH 以上の高周波

持開昭58-121815 (2)

飲領域で有利に動作させ得るものである。との共 擬子の共振周波数は主として圧電性釋膜 5 とシリ コンウエハー1の薄い部分1cとの複合体の厚み で決まり、均一な共振周波数を得るにはシリコン ウェハー1の凹部3中圧電性薄膜5を高い精度で 割違しながら形成しなければならない。ところが。 凹部3は水ロンなどをドープした部分とドープし ていない部分のエッチング速度の差を利用してそ の深さを決めるようにしているので、ドープ量化 より凹部るの梁さひいては部分1cの厚みが規定 され、量産時における部分1cの厚みの正確な制 御が悩めて困難で、厚みのパラッキが大きくなる。 また圧進性薄膜5はスパッタリングなどで形成す るが進産時に厚みを精度よく制御するのも困難を ものである。したがつて、量産時に共揺周波数を 所定値に一致させるのは非常にむずかしい作業で ある。しかも、共振子を完成後に共振子の共振局 改数を巧く修正する方法も見い出せなかつたので、 圧電性導膜5中凹部1cの形成の精度を高める方 向でしか工夫が施せず。均一な共振周波数をえる

第2図のものは、シリコンウェハー7の一方面上に810。の膜8を形成し、他方面に810。隙8 まで速する凹部9を形成し、810。隙8上に第1 図のものと同様に電板4。圧電性溶膜5、電板6 を順次形成したもので、810。隙8と圧電性浮腺

という点で量産性に乏しいものであつた。

5 の関厚で共扱周波数が決まり、第1 図のものと 同様の欠点があつた。

本発明は、上述した従来の技術状況にかんがみ てなされたもので共振子の完成後に周波数調整が できるようにしかつその周波数調整が実際に共振 周波数を測定しながら行えるようにした圧電共振

以下、本発明の一実施例を図面を参照しつつ詳述する。

子を提供するととを目的とする。

第3図は第1図の従来例と同様に基板10としてシリコンウェハーを用い、シリコンウェハー10の一方面10mから所定量ポロンをドープした(配号11で示す)のち、他方面10mから長方性エッテング処理にて凹部12を形成してシリコンウェ

本実施例によれば、共振子の完成後に測定器の 単低ビン(図示せず)を電低13,15 に接触させ、共振周波数を測定しながらそれらの電低13, 15 と反対側に位置する四部12内の調16をト リミングして共振周波数を一致させるととができ

第4回シよび第5回はそれぞれ他の実施例を示し、いずれも進板の構成が上記実施例と異なつて

いるので基板を中心に説明する。第4図のものは 基板17としてシリコンウェハー18の一方面に 810。譲19を形成したものを用い、シリコンウ エハー18の他方面から810。譲19まで凹部20 を異方性エフチングで形成したものであり、第5 図のものは基板21としてシリコンウエハー22の 一方面に所定量ポロンをドーブした(配号23で 示す)のち810。譲24を形成したものを用い、 シリコンウェハー22の他方面からエッチング 処理して凹部25を形成したものである。 度が異なるドーブした部分まで異方性エッチング 処理して凹部25を形成したものである。 会実施 例とも凹部20、25内に周波数調整用譲16を形成し、 共振周波数を測定しながらトリミグできる よりに構成している。

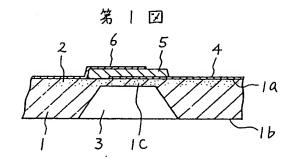
本発明は、以上説明したように、電極13,15 が基板10,17,21の表面調(圧電性厚け14 個)に出ているので、共振網放数を制定しながら トリミングでき、均一な共振周放数を制定しながら を大量生産できるという実用上大きな効果を有し ている。

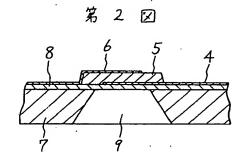
4.図面の簡単な説明

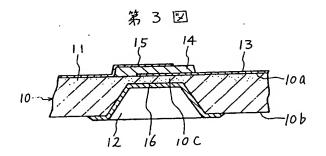
第1回かよび第2回は従来の圧電共振子を示す 断面図、第3回、第4回かよび第5回はそれぞれ 本発明による圧電共振子の実施例を示す断面図で ある。

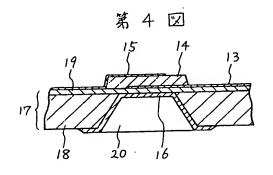
10, 17, 21 过滤板、12, 20, 25 达凹部、14 过压電性海膜、16 过周波数調整用膜。

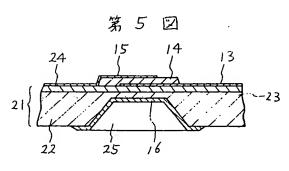
> 特許出願人 株式会社 村田製作所











手 続 補 正 書(太)

昭和 57 年 5 月 25 日

特 許 庁 長 官 殿 (特許方法宣官

一 殺)



1. 事件の表示

昭和 57年 特許願 第 4 5 3 8 号

2. 発明の名称 圧電共振子

3. 純正をする者 「切件との関係 特許出願人 住所 京都府長岡京市天神二丁自26番10号 名称 (623) 株式会社村 由 製作所 代表者村 田 町

4. 補正命令の日付昭和57年4月27日 (発送日)

5、補正により増加する発明の数

0

6. 補 正 の 対 象 顕書及び明細書全文

職者及び明融者会 7. 補正の内容

顧告及び明細者の浄書(内容に変更なし)